19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-160525

®Int.Cl. 5 B 29 C 45/78 45/27 45/73 G 11 B 7/26 B 29 L 17:00 識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月20日

7639-4F 6949-4F 7639-4F 8120-5D 4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

の発明の名称 射出成形用金型及び該金型を用いたディスク基板の成形方法

②特 顧 昭63-317267

②出 願 昭63(1988)12月14日

@発 明 者 柴 田 康 雅 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会 社内

@発 明 者 庄 嶋 敏 樹 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

社内

⑩発 明 者 小 島 光 太 郎 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 出光石油化学株式会

社内

⑩出 願 人 出光石油化学株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

⑩代 理 人 弁理士 木下 実三 外2名

明細書

1. 発明の名称

射出成形用金型及び該金型を用いたディスク基 仮の成形方法

2.特許請求の範囲

(1) 固定金型と可動金型との突き合わせ図に形成されるキャビティと、樹脂が溶験射出されるスプルーと、このスプルーから前記キャビティに前記樹脂を導入するゲート部を有する射出成形用金型において、

的記スプルー外国近傍に前記ゲート郎近傍と独立した温度制御手段を設けたことを特徴とする射出成形用金型。

(2) 第 1 請求項記載の射出成形用金型を使用し、固定金型と可動金型との突き合わせ固に形成されるディスク状キャビティに、スプルーからゲート部を介して溶融樹脂を射出するディスク基限の成形方法において、

前記スプルー近傍に設けた第1の温度制御手段

による前記スプルーを冷却する温度制御と、前記ゲート部近傍に設けた第2の温度制御手段による前記ゲート部を保温する温度制御とをそれぞれ独立に行うことを特徴とするディスク基板の成形方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プラスチック成形品の射出成形用金型及びこの金型を使用したディスク基板の成形方法に関する。

[従来の技術]

光ディスク基板、ビデオディスク基板等の成形には、通常、射出成形法が用いられている。従来の射出成形用金型を使用した射出成形法によれば、射出成形の際、キャビティに沿って可動金型と固定金型にそれぞれ形成された熱媒体流路に所定温度の無媒体、例えば水を渡して、キャビティ内に射出された溶融樹脂とスプルー内の溶融樹脂の冷

持開平2-180525 (2)

却固化とを行っている。

[発明が解決しようとする課題]

一方、熟媒体流路に流す水の温度を高温(例えば50~90℃)に設定した場合には、キャビティ内で冷却された樹脂の内外周部における温度分

布が均一化されるため、先学特性と機 級的特性が共に優れた悲級を得ることができる。 しかし なスプルー内の溶 融 樹脂にとっては、 樹脂の 冷却固 固 が遅くなるため サイクルタイムが 長くなる はかりでなく、 スプルーの冷却不足による 離型 不良が発生しやすく、 基板の連続成形が不可能になるという問題が生じる。

なお、特別の61~225号公報によれれて、 たいのでは、 たいののでは、 たいのののののののののののののののののののののでは、 ないのののののののののののののでは、 ないののののののののでは、 ないののののののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 な

本発明は、光学特性と機械的特性が良好な成形品が得られ、且つ成形サイクルを短縮することが

できる対出成形用金型及びこの金型を用いたディスク基板の成形方法を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は、固定金型と可動金型との突色合わせ面に形成されるキャビティと、側脂が熔験射出されるスプルーと、このスプルーから前記キャビティに前記樹脂を導入するゲート部を有する射出に成形用金型において、前記スプルー外周近傍に前記ゲート部近傍と独立した温度制御手段を設けたことを特徴とする。

スプルー近傍に設ける温度制御手段は、例えば熟媒体流路として、ここに所定温度の水等の熟媒体を流すことにより構成したり、ベルチェ効果素子等の加熱冷却素子を配置して構成することができる。

また、ゲート部近傍にはスプルー近傍とは独立 した温度制御手段、例えば熟媒体液路として、こ こに所定温度の水等の熱媒体を流したり、加熱吸 熱素子を配置したり、又は前記スプルー近傍部に 設けた温度関御手段との間に断熱層を形成して、 前記スプルー部の冷却により、ゲート部が冷却さ れないような構造としてある。ここで、断熱層としては、空気、ガラスバルーン、各種発泡体など熱 伝導率の低い材料の層を介在させることにより構 成することができる。

この射出成形用金型によって成形するプラスチック成形品は特に限定されるものではなく、光ディスク基板、ビデオディスク基板、照鎖レンズ等任意であるが、特に光学部材用成形品である。

また、本発明は、上記射と金型を使用は、を型との動金型とのでは、カートのでは、カートのないでは、カートのは、カ

ここで、ポリカーボネート樹脂光ディスク基板

(厚み1.2 m、径130 m) を成形する場合には、たとえばスプルー近傍に投ける第1の温度制御手段を無媒体流路として、ここに無媒体を20~701/min の流量で流し、その温度を20~40でとするのが適当である。

ゲート部近傍に設ける第2の温度制御手段を熱媒体流路として、ここに熱媒体を渡す構成とした場合、その熟媒体の温度設定は、40で以上とし、好ましくは80~130でとする。熱媒体の流量としては、20~70 ℓ / min が適当である。

スプルーから溶融射出される樹脂は、温度を 3 10~350℃とし、圧力を 250~350ks/ cdとするのが適当である。

可動金型と固定金型にキャピティに沿ってそれぞれ形成された無媒体流路に流す無媒体は、温度を100~130℃とし、流量は20~70ℓ/min とするのが適当である。また、キャピティに射出された溶験樹脂の冷却時間は、10~18秒が消当である。

上記熱媒体流路に流す熱媒体としては、水等を 使用することができる。

使用する成形用樹脂は、ポリカーボネート樹脂 (Mv:12000~18000)が好ましいが、アクリル樹脂、非晶性ポリオレフィン等任意である。

なお、本発明において、射出成形には、射出圧 縮成形の場合を含むものである。

「作用]

本発明の成形方法によれば、スプルー近傍に第1の温度制御手段を設けると共に、ゲート部近傍に第2の温度制御手段を設けたことにより、スプ

[実施例]

第 1 図を参照して、本発明の一実施例に係る射 出成形用金型及びこの金型を用いたディスク基板 の成形方法を説明する。

この射出成形用金型は、固定側ダイプレート1に取り付けられた固定金型2と可動側ダイプレート3に取り付けられた可動金型4とを有し、スペーサ16、17を介してこれらの固定金型2と可

動金型 4 とが突き合わされた面に形成されるディスク状の隙間が光ディスク基板等を成形するためのキャビティ 5 となる。

固定金型 2 の中央部には、円筒状のスプループッシュ 6 を埋設し、このスプループッシュ 6 の中心線に沿って溶融 樹脂が射出されるスプルー 7 を形成する。また、この固定金型 2 内には、キャビティ 5 から適当な距離をおいて複数の環状 熱媒体 流路 1 5 を形成しておく。

他方の可動金型 4 の中央部には、円筒状のセンター部材 8 を埋設し、、このセンター部材 8 の中心線に沿ってカットピン 9 を配する。可動金型 4 の内端鏡面には記録担体となるピット、海等が形成されたスタンパー 1 0 を 級け、このスタンパー1 0 を 級け、このスタンパー1 1 で固定する。 またに、の可動金型 4 内にも、キャピティ 5 から週間をおいて複数の環状熟媒体流路 1 5 を形成しておく。

固定金型 2 と可動金型 4 とが突き合わされた際、 これらのスプルーブッシュ 6 とセンター部材 8 と

狩開平2-160525 (4)

によって形成された空隙が、スプルー 7 からキャビティ 5 に溶験 樹脂を導入するゲート 郎 1 2 となる。

次に、上記射出成形用金型を用いた光ディスク基板の成形方法を説明する。

第 1 図に示すように、固定金型 2 と可動金型 4 とを突き合わせ、固定金型 2 と可動金型 4 の 終課 体流路 1 5 に、 1 2 0 での加圧水を 4 0 8 / mla の流量で流しておく。また、スプルーブッシュ 6 とセンター部材 8 の第 2 、第 4 の 無媒体 流路 1 4 . 1 4 A には、 8 0 ℃ の水を 4 0 2 / a in の流量で 流しておく。

そして、溶融した330でのポリカーボネート 樹脂(Mv:14800)を射出シリンダーして から300kg/cdの圧力でスプルーで内に射出し、 ゲート部12を介してこの溶酸樹脂をキャビティ 5内に導入する。このキャビティ5内に射出され た溶融樹脂は、固定金型2と可動金型4の熱媒体 洗路15内に流れる加圧水によって12.5秒で 冷却固化させる。

一方、スプルーブッシュ 6 とセンター 部材 8 の第 1 、 第 3 の 終 媒 体 渡 路 1 3 . 1 3 A に 3 5 ℃ の水を 4 0 2 / min の 流量で 常 時 流 すことに より、スプルー 7 内 の 溶 融 樹脂 を 冷 却 固 化 さ せる。

上記成形方法により得られた光ディスク 拡仮について、 権屈折を測定した結果を第2図に示す。また、比較例として、スプールブッシュ 6 とセンター部材 8 に第2、第4の無線体流路 1 4. 1 4

Aを形成していない射出成形用金型を用いて上記実施例と同様にして光ディスク 恭极を射出成形した。この光ディスク 恭仮についての 復屈折も第2 図に併せて示す。 同図で、曲線 A が実施例に係る光ディスク基板の 復屈折であり、曲線 B が比較例に係る光ディスク基板の複屈折である。

これに対して、比較例に係る光ディスク基板の場合、内間部の複屈折が+3 2 nm (ダブルパス)、外間部の複屈折が-2 D nm (ダブルパス)と半径方側のばらつきが著しく大きく、光学特性が不良であることがわかる。また、複屈折の経時変化は、

成形後 2 4 時間経過した時点で、内間部で + 5 ~ 1 0 nm (ダブルパス) であった。

次に、これらの実施例と比較例に係る光ディスク基板の機械的特性を測定した。この機械的特性の測定は、反り、面優れ、スキュー角及び面銀れ加速度について行ったものである。その測定結果を下記の支1に示す。

麦 1

	反り (μ∎)	面振れ (μ■)	スキュー角 (arad)		面振れ 加速度 (m/sec*)
			r	θ	(18/1860)
实施例	-9.55	20.95	-0.28	-1.00	4.08
比較例	- 30	35	-2.0	-1.50	7.0

この選定結果より、実施例の光ディスク 基板は、 比較例の光ディスク 基板と比べて、反り、 面 緩れ、 スキュー角及び 面 緩れ加速度の いずれの値も小さく、 良好な機械的特性を有していることがわかる。 また、 本実施例によれば、 スプループッシュ 6 内のスプルー 7 近傍に形成した 第 1 の 熱媒体 流路 1 3 によって、スプルー 7 内の 溶 融 樹脂が速やか

特開平2-160525 (5)

に冷却固化したため、成形時間が短縮化するという効果も得られた。また、第1の熟媒体液路には、常時一定の温度の熱媒体を流しているので、射出樹脂の温度は一定しており、成形されたディスク 基板の性能もばらつきがなく、安定したものであった。

更に、ゲート部12での昇圧が小さかったため、 シルバーストリークの発生は見られなかった。

なお、上記実施例では、センター部材 9 内にも、冷却用の第 3 の無媒体流路 1 3 Aを形成すると共に、保温用の第 4 の無媒体流路 1 4 Aを形成したが、これらは設けず、第 1 の無媒体流路 1 3 と第 2 の無媒体流路 1 4 とを、スプループッシェ 6 内だけに形成するようにしてもよい。

[発明の効果]

本発明に係る射出成形用金型によれば、光学特性と機械的特性が良好なブラスチック成形品が得られ、且つ成形サイクルを短縮することができる。 そして、この金型を用いたディスク基板の成形方 法によれば、復屈折のばらつきと経時変化が小さく、また反り、面張れ等に関する機械的特性の良好なディスク基板が得られる。

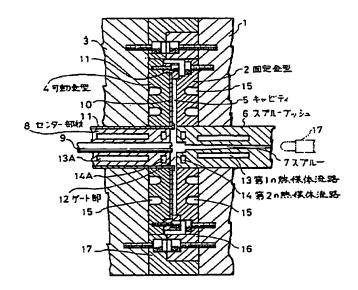
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例に係る射出成形用金型の断面図、第2 図は実施例と比較例に係る成形方法によって得られた光ディスク基板の復居折を選定したグラフである。

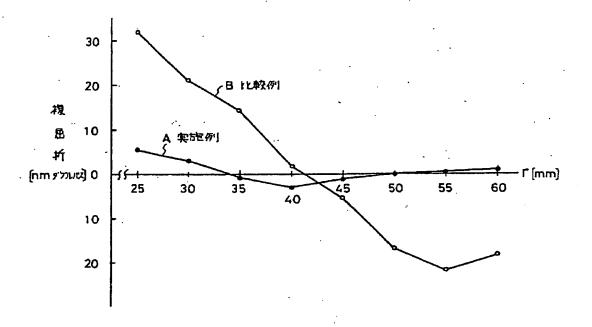
2 … 固定金型、 4 … 可動金型、 5 … キャビティ、 6 … スプルーブッシュ、 7 … スプルー、 1 2 … ゲート部、 1 3 … 第 1 の 熱媒体 波路、 1 4 … 第 2 の 熱媒体 波路。

> 出願人 出光石油化学株式会社 代理人 弁理士 木下 實三 (ほか2名)

第1図



第 2 図



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成5年(1993)8月3日

【公開番号】特開平2-160525

【公開日】平成2年(1990)6月20日

【年通号数】公開特許公報2-1606

【出願番号】特願昭63-317267

【国際特許分類第5版】

829C	45/78	7365–4F
	45/27	6949-4F
	45/73	6949-4F
G11B	7/26	7215-5D
// B29L	17:00	4F

手続補 正書(白雅)

平成4年5月26日

特許 行長官 深沢 亘 殿

1.事件の表示

特顧昭63-317267号

2.発明の名称

射出成形用金型及び該金型を用いたディスク基板の成形方法 3.植正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 每100 東京都干代田区丸の内三丁目1番1号名称 出光石油化学株式会社代表者 本郷 睦

4.代 理 人

住 所 尋169 東京都新宿区大久保一丁目 1 番7号 高木ビル4F 電話(03)3205-8471

氏名 (7908) 弁理士 木下 實三

5.楠正命令の日付 自 発

6.補正により増加する請求項の数 なし

7.植正の対象 明細書全文および図面。

8.補正の内容

- (1) 明細菌全文を別紙の通り補正する。
- (2) 第2図を別紙の通り補正する。
- (3) 第3図を追加する。

全文訂正明細書

1. 発明の名称

射出成形用金型及び該金型を用いたディスク基 板の成形方法

2. 特許請求の範囲

(1) 固定金型と可動金型との突き合わせ面に形成されるキャピティと、樹脂が溶験射出されるスプルーと、このスプルーから前記キャピティに前記樹脂を導入するゲート部を有する射出成形用金型において、

前記スプルー外周近傍に前記ゲート部近傍と独立した温度制御手段を設けたことを特徴とする射出成形用金型。

(2)第1請求項記載の射出成形用金型を使用し、 固定金型と可動金型との突き合わせ面に形成され るディスク伏キャビティに、スプルーからゲート 部を介して溶散樹脂を射出するディスク基板の成 形力法において、

前記スプルー近傍に設けた第1の温度制御手段

による前記スプルーを冷却する温度制御と、前記 ゲート部近傍に設けた第2の温度制御手段による 前記ゲート部を保温する温度制御とをそれぞれ独 立に行うことを特徴とするディスク基板の成形方 法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プラスチック成形品の射出成形用金型及びこの金型を使用したディスク基板の成形方法に関する。

[従来の技術]

光ディスク基板、ビデオディスク基板等の成形には、通常、射出成形法が用いられている。従来の射出成形用金型を使用した射出成形法によれば、射出成形の際、キャビディに沿って可動金型と固定金型にそれぞれ形成された熱媒体流路に所定温度の熱媒体、例えば水を流して、キャビディ内に射出された溶融樹脂とスプルー内の溶融樹脂の冷

布が均一化されるため、光学特性と機械的特性が 共に優れた基板を得ることができる。しかし、ス ブルー内の溶融樹脂にとっては、樹脂の冷却固化 が遅くなるためサイクルタイムが長くなるばかり でなく、スプルーの冷却不足による離型不良が発 生しやすく、基板の連続成形が不可能になるとい う問題が生じる。

なお、特開昭61-217225号公報によれば、スプルー近傍にこのスプルーを加熱する手段とを設けることにも対し、この構成によればと冷却の切り換え操作が必要であり、なの際の応答が遅いため、成形サイクルが長くやって連続生産に不利である。 道・温度やや力のの応答をは、これがというである。 はいるという問題が伴う。

本発明は、光学特性と機械的特性が良好な成形 品が得られ、且つ成形サイクルを短縮することが 却固化を行っている。

し発明が解決しようとする課題]

一方、熟媒体流路に流す水の温度を高温(例えば 5 0 ~ 9 0 ℃)に設定した場合には、キャビティ内で冷却された樹脂の内外周部における温度分

できる 射出成形用金型及びこの金型を用いたディ スク基板の成形方法を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は、固定金型と可動金型との突き合わせ 面に形成されるキャビティと、樹脂が溶融射出さ れるスプルーと、このスプルーから前記キャビティ に前記樹脂を導入するゲート部を有する射出成 形用金型において、前記スプルー外周近傍に前記 ゲート部近傍と独立した温度制御手段を設けたこ とを特徴とする。

スプルー近傍に設ける温度制御手段は、例えば 熱媒体流路として、ここに所定温度の水等の熱媒 体を流すことにより構成したり、ペルチェ効果素 子等の加熱冷却素子を配置して構成することがで きる。

また、ゲート部近傍にはスプルー近傍とは独立した温度制御手段、例えば熱媒体流路として、ここに所定温度の水等の熱媒体を流したり、加熱吸熱素子を配置したり、又は前記スプルー近傍部に

設けた温度制御手段との間に断熱層を形成して、 前記スプルー部の冷却により、ゲート部が冷却さ れないような構造としてある。ここで、断熱層と しては、空気、ガラスパルーン、各種発泡体など 熱伝導率の低い材料の層を介在させることにより 権成することができる。

この射出成形用金型によって成形されるプラスチック成形品は、特に限定されるものではなく、例えば光ディスク基板、ビデオディスク基板、眼 競レンズ等任意であるが、特に光学部材用成形品 が好適である。

10~350℃とし、圧力を250~350kg/ ぱとするのが適当である。

可助金型と固定金型にキャビティに沿ってそれぞれ形成された熱媒体流路に流す熱媒体は、温度を 1 0 0 ~ 1 3 0 ℃とし、流量は 2 0 ~ 7 0 ℓ / min とするのが適当である。また、キャビティに射出された溶散樹脂の冷却時間は、10~18秒が適当である。

上紀熱媒体流路に流す熱媒体としては、水等を 使用することができる。

使用する成形用樹脂は、ボリカーボネート樹脂 (Mv:12000~18000)が好ましいが、アクリル樹脂、非晶性ポリオレフィン等任怠である。

なお、本発明において、射出成形には、射出圧 縮成形の場合を含むものである。

[作用]

本発明の成形方法によれば、スプルー近傍に第 1 の温度制御手段を設けると共に、ゲート部近傍 ここで、ポリカーボネート樹脂光ディスク基板 「例えば厚み1. 2 mm、径130 mm 」を放形する 場合には、例えばスプルー近傍に設ける第1の温 度制御手段を熱媒体流路として、ここに熱媒体を 20~70 ℓ /min の流母で流し、その温度を 2 0~40 Γ とするのが適当である。

次に、前記第2の温度制御手段の熱媒体流路に変えて、断熱層を形成した構造とした場合には、ゲート部近傍は、第1の温度制御手段によって冷却される影響を受けることが少なくなると共に、
内温樹脂の流れによって通常8.0℃以上に保たれる。なお、本発明にあっては、断熱層の形成と熱 媒体流路と設ける二つの構成とすることにより、 成形制御がより可能となる。

スプルーから溶融射出される樹脂は、温度を3

に第2の温度制御手段を設けたことによりスプールー近傍に設けた第1の温度制御手段はスクーク周を冷却し、ゲート部近傍に設する。このはまれている。この結果、キャビィるで、大力にはおかけったがあれている。このはまれているののがでいたがはいる。このはまれているののはないではないののはがでいる。同時に、対し、が、成形サイクルの短縮化を図ることができる。

[灾施例]

第1 図を参照して、本発明の一実施例に係る射 出成形用金型及びこの金型を用いたディスク基板 の成形方法を説明する。

この射出成形用金型は、固定側ダイブレート 1 に取り付けられた固定金型 2 と可動側ダイブレート 3 に取り付けられた可動金型 4 とを有し、スペ

固定金型2の中央部には、円筒状のスプルーブッシュ6を埋設し、このスプルーブッシュ6の中心線に沿って溶融樹脂が射出されるスプルー 7を形成する。また、この固定金型2内には、キャビティ5から適当な距離をおいて複数の環状熱媒体流路15を形成しておく。

他方の可動金型4の中央部には、円筒状のセンクー部材8を埋設し、このセンター部材8の中心線に沿ってカットピン9を配する。可動金型4の内端鏡面には記録担体となるピット、海等が形成されたスタンパー10を設け、このスタンパー10をスタンパーホルダー11で固定する。また、この可動金型4内にも、キャビティ5から適当な距離をおいて複数の環状熱媒体流路15を形成しておく。

固定金型 2 と可動金型 4 とが突き合わされた際、

これらのスプルーブッシュ 6 とセンター部材 8 とによって形成された空隙が、スプルー 7 からキャビティ 5 に溶融樹脂を導入するゲート部 1 2 とな

たいて、スプルーでであってが一ト部12からに、スプルーでであってが、内にスプルーであって、6内にスプルーでののスプルーの第1の温度のの第1の温度が、20世のように冷却用の第1の温度がある。また、では、20世のである。また、では、20世のである。また、では、20世のである。また、センタートは、20世のである。また、センタートは、20世のである。である。現代を表現である。である。現代を表現である。である。現代を表現である。では、20世のでは、20世のでは、20世のでは、20世のでは、20世のである。20世のである。20世のである。20世のである。20世のである。20世のでは、20世ので

次に、上記射出成形用金型を用いた光ディスク 基板の成形方法を説明する。

第1図に示すように、固定金型2と可動金型4 とを突き合わせ、固定金型2と可動金型4の熱媒

体流路 1 5 に、 1 2 0 ℃の加圧水を 4 0 ℓ / min の流量で流しておく。また、スプルーブッシュ 6 とセンター部材 8 の第 2 、第 4 の無媒体流路 1 4 . I 4 A には、 8 0 ℃の水を 4 0 ℓ / min の流量で 流しておく。

そして、溶融した330℃のポリカーボネート 樹脂(Mv:14800)を射出シリンダー17 から300㎏/ピの圧力でスプルー7内に射出し、 ゲート部12を介してこの溶融樹脂をキャビティ 5内に導入する。このキャビティ5内に射出され た溶融樹脂は、固定金型2と可動金型4の熟媒体 流路15内に流れる加圧水によって12.5秒で 冷却固化させる。

一方、スプルーブッシュ 6 とセンター部材 8 の 第 1 、第 3 の熱媒体流路 1 3 、 1 3 A に 3 5 ℃の 水を 4 0 ℓ / min の流量で常時流すことにより、 スプルー 7 内の溶融樹脂を冷却固化させる。

上記成形方法により得られた光ディスク基板について、無処理前と80℃、2時間の熱処理後の 復屈折を測定した結果を第2図に示す。同図で、 曲線Aが熱処理前の復屈折、曲線Bが熱処理後の 複屈折である。

また、比較例として、スプールブッシュ6とセンター部材8に第2、第4の熱媒体流路14,14 Aを形成していない射出成形用金型を用いて上記実施例と同様にして光ディスク基板を射出成形した。この光ディスク基板についても同様に熱処理前と熱処理後の複屈折を測定した結果を第3図に示す。同図で、曲線Cが熱処理前の複屈折、曲線Dが熱処理後の複紀折である。

また、曲線 A、 B より、熱処理前と 8 0 ℃、 2 時間の熱処理後の複屈折の変化は、キャピティ 5 内の樹脂の温度分布が均一化して、熱応力が低下 したため、内周部で 2 0 nm (ダブルパス) 以下程 度の変化量しかなかった。

更に、複屈折の経時変化は、室温で1週間経過 した後でも、殆ど変化は見られなかった。

これに対して、第3図の曲線Cより、比較例に係る熱処理前の光ディスク基板の場合、内周部の復屈折が+32nm(ダブルパス)、外周部の復屈折が-20nm(ダブルパス)と半径方向のばらつきが者しく大きく、光学特性が不良であることがわかる。

また、曲線 C , D より、熱処理前と 8 0 ℃ 、 2 時間の熱処理後の複屈折の変化は、キャビティ内の樹脂の温度分布が不均一で、熱応力が高いため、内周部の変化量が 4 0 ~ 5 0 nm (ダブルバス) と非常に大きかった。

更に、複屈折の経時変化は、室温で 2 4 時間経過後において、内周部で 5 ~ 1 0 nm (ダブルパス) もの変化量が見られた。

次に、これらの実施例と比較例に係る光ディスク基板の機械的特性を測定した。この機械的特性の測定は、反り、面振れ、スキュー角及び面振れ

加速度について行ったものである。その測定結果 を下記の表 1 に示す。

表 1

	反り (μm)	面振れ(μ៣)	スキュー角 (mrad)		面振れ加速度、
			r	θ	(m/sec*)
実施例	-9.55	20. 95	-0.28	-1.00	4:08
比較例	-30	35	-2.0	-1.50	7. 0

この測定結果より、実施例の光ディスク基板は、比較例の光ディスク基板と比べて、反り、面振れ、スキュー角及び面振れ加速度のいずれの値も小さく、良好な機械的特性を有していることがわかる。

また、本実施例によれば、スプルーブッシュ 6 内のスプルー 7 近傍に形成した第 1 の熱媒体流路 1 3 によって、スプルー 7 内の溶融樹脂が速やか に冷却固化したため、成形時間が短縮化するとい う効果も得られた。また、第 1 の熱媒体流路には、 常時一定の温度の熱媒体を流しているので、射出 樹脂の温度は一定しており、成形されたディスク 基板の性能もばらつきがなく、安定したものであ

った。

更に、ゲート部 1 2 での昇圧が小さかったため、 シルバーストリークの発生は見られなかった。

なお、上記実施例では、センター部材 9 内にも、冷却用の第 3 の熱媒体流路 1 3 A を形成すると共に、保温用の第 4 の熱媒体流路 1 4 A を形成したが、これらは設けず、第 1 の熱媒体流路 1 3 と第 2 の熱媒体流路 1 4 とを、スプルーブッシュ 6 内だけに形成するようにしてもよい。

「発明の効果」

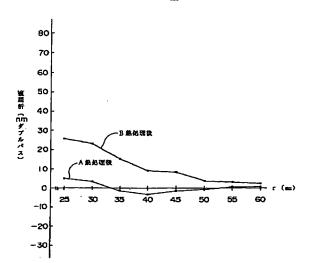
本発明に係る財出成形用金型によれば、光学特性と機械的特性が良好なプラスチック成形品が得られ、且つ成形サイクルを短縮することができる。そして、この金型を用いたディスク基板の成形方法によれば、複屈折のばらつきと経時変化が小さく、また反り、面振れ等に関する機械的特性の良好なディスク基板が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例に係る射出成形用金型の断面図、第2図は実施例に係る光ディスク基板の熱処理前と熱処理後の復屈折を測定したグラフ、第3図は比較例に係る光ディスク基板の熱処理前と熱処理後の復屈折を測定したグラフである。

2 … 固定金型、 4 … 可助金型、 5 … キャビティ、 6 … スプルーブッシュ、 7 … スプルー、 1 2 … ゲート部、 1 3 … 第 1 の熱媒体流路、 1 4 … 第 2 の 熱媒体流路。

ar 2 🖾



សា 3 🗷

